

การปรับปรุงวิธีการตรวจรับชิ้นส่วนไดเซีในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

จักรกริช ดินชื่น

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิติ
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิติ

พ.ศ. 2556

**Improvement Procedure Inspection of Dice Material
for Electronics Industry**

JAKKRICH DINCHEN

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering
Department of Engineering Management
Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University**

2013